

MERKMALE

- Hinterlässt geringe durchsichtige
 Flussmittelrückstän de, die problemlos auf der Leiterplatte bleiben können
- Passt gut zu allen Leiterplatten- und Komponentenoberfl ächen
- Ideal für alle bleifreien Anwendungen
- Fließeigenschaften wie ein RA Flussmittel
- Verschiedene Durchmesser erhältlich

0,38 mm bleifreies Lötmittel von RS Pro, +217 °C Schmelzpunkt

RS Best.-Nr. 756-8875



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.



Produktbeschreibung

Am 1. Juli 2006 hat die RoHS die Verwendung von bleibasierten Materialien in der Herstellung von Elektronik und elektronischen Geräten aufgrund der Gefahr für die Gesundheit durch Blei beschränkt. RS PRO SAC305 ist ein bleifreier, No-Clean-Lötdraht auf Harzbasis, für bessere Benetzung als SnCu-Lot.

Allgemeine

Produktform	Draht
Schmelzpunkt	217 °C bis 219 °C.
Prozent Silber	3%
Prozent Zinn	96.5%
Flussmitteltyp	Harzbasiert
Flussmittelgehalt in Prozent	2.2%
Prozent Kupfer	0.5%
Anwendungen	Zur Sicherung von elektrischen Komponenten auf integrierten Leiterplatten, die geformt sind, um Bauteile in Lötstellen zu sichern, kann auch für leichtes Löten, in der Reparatur, Prototypenentwicklung und Produktion verwendet werden.

Mechanische

Drahtdurchmesser	0.38mm
Produktgewicht	250g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Lötkolbenspitze Temperatur	360 °C bis 400 °C.



Zulassungen

Normen erfüllt	J-STD 004; J-STD 006
----------------	----------------------

